

世界最大級の半導体展示会「SEMICON Taiwan 2026」 宮城県・仙台市ブースの運営をしました！

七十七銀行では、宮城県および仙台市から業務受託している「令和8年度宮城県半導体国際展示会出展支援業務企画運営等業務」として、2026年9月2日～4日にかけて台湾で開催された「SEMICON Taiwan 2026」の宮城県・仙台市ブースの企画・運営を、当行シンガポール現地法人である77 NEXT CONSULTING（以下「NEXT社」）と連携して行いました。

宮城県内の半導体関連企業6社の出展支援を通じ、台湾の現地企業との商談や交流を後押ししました。



宮城県・仙台市ブース

開催概要

📅	展示会名	SEMICON Taiwan 2026
🕒	日時	2026年9月2日（水）～4日（金）
📍	会場	TaiNEX1&2（台北南港展示センターホール）
👥	来場者数	約130,000名 出展社数：約4,300社

出展企業

- ・ 東京ダイヤモンド工具製作所
- ・ ボールウェーブ
- ・ 東北マイクロテック
- ・ ティ・ディ・シー
- ・ 3D Architech
- ・ FOX

当日の運営

当行はNEXT社と協働し、出展準備から当日運営、事前マッチングまで一貫支援を行いました。当日は昨年を上回る来場があり、複数の出展企業で実際に商談が成立。様々な商談や交渉が進んだほか、投資家からの好反応も複数寄せられ、具体的なビジネス機会の創出につながりました。

【お問合せ先】

七十七銀行 市場国際部 アジアビジネス支援室
TEL.022-211-9880

【Global Letter NEXT ホームページ】

その他の記事はこちらからご覧ください。

https://www.77bank.co.jp/kokusai/globalletter_next/



本紙記載の内容につきましては、当行が信頼できると考える情報に基づき作成しておりますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談いただくようお願い申し上げます。

SEMICON Taiwan 2026 宮城県・仙台市ブースの様子



七十七銀行では、海外への「渡航」や「商談機会の提供」で終わるのではなく、NEXT社と連携し、帰国後も商談先や投資家との関係構築、案件の具体化に向けたフォローアップを継続します。